

# SM2082D

## 特点

- ◆ 本司专利的恒流控制技术
  - a) OUT 端口输出电流外置可调, 范围 5mA~60mA
  - b) 芯片间输出电流偏差  $< \pm 4\%$
- ◆ 具有过热保护功能
- ◆ 芯片可与 LED 共用 PCB 板
- ◆ 芯片应用系统无 EMI 问题
- ◆ 线路简单、成本低廉
- ◆ 封装形式: TO252-2、SOT223、SOT89-3

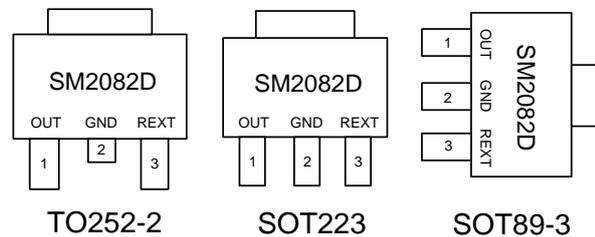
## 应用领域

- ◆ T5/T8 系列 LED 日光灯管
- ◆ LED 路灯照明应用
- ◆ LED 球泡灯, LED 吸顶灯

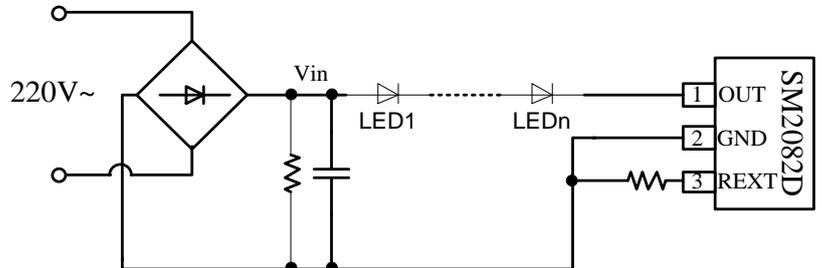
## 概述

SM2082D 是单通道 LED 恒流驱动控制芯片, 芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术, 输出电流由外接 Rext 电阻设置为 5mA~60mA, 且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化, 较好的恒流性能。系统结构简单, 外围元件极少, 方案成本低。

## 管脚图



## 典型应用



备注: 上图电源可以是交流电源, 也可为直流电源。

## 管脚说明

T0252-2/SOT223/SOT89-3		
名称	管脚序号	管脚说明
OUT	1	电源输入与恒流输出端口
GND	2	芯片地
REXT	3	输出电流值设置端

## 订购信息

订购型号	封装形式	包装方式		卷盘尺寸
		管装	编带	
SM2082D	T0252-2	15000 只/箱	2500 只/盘	13 寸
SM2082D	SOT223	/	2500 只/盘	13 寸
SM2082D	SOT89-3	/	1000 只/盘	7 寸

## 极限参数

若无特殊说明，环境温度为 25°C。

符号	说明	范围	单位
V <sub>OUT</sub>	OUT 端口电压	-0.5 ~ +450	V
I <sub>OUT</sub>	OUT 端口电流	1~ 60	mA
T <sub>OPT</sub>	工作温度	-40 ~ +120	°C
T <sub>STG</sub>	存储温度	-50 ~ +150	°C
V <sub>ESD</sub>	ESD 耐压	2	KV

## 热阻参数

符号	说明	TO252-2	单位
R <sub>THJA</sub>	热阻(1)	74.9	°C/W

注 (1): 芯片要焊接在有 200mm<sup>2</sup> 铜箔散热的 PCB 板，铜箔厚度 35um。

## 电气工作参数

若无特殊说明，环境温度为 25°C。

符号	说明	条件	最小值	典型值	最大值	单位
V <sub>OUT_MIN</sub>	OUT 输入电压	I <sub>OUT</sub> = 30mA	-	-	6.5	V
V <sub>OUT_BV</sub>	OUT 端口耐压	I <sub>OUT</sub> = 0	450	-	-	V
I <sub>OUT</sub>	输出电流	----	5	-	60	mA
I <sub>DD</sub>	静态电流	V <sub>OUT</sub> = 10V, R <sub>EXT</sub> 悬空	-	0.16	0.25	mA
V <sub>REXT</sub>	REXT 端口电压	V <sub>OUT</sub> = 10V	-	0.6	-	V
D <sub>IOUT</sub>	I <sub>OUT</sub> 片间误差	I <sub>OUT</sub> = 20mA	-	±4	-	%
T <sub>SC</sub>	电流负温度补偿起始点	-	-	110	-	°C

## OUT 端口输出电流特性

SM2082D 的 OUT 端口输出电流计算公式：
$$I_{OUT} = \frac{V_{REXT}}{r_{ext}} = \frac{0.6V}{r_{ext}(\Omega)} (A)$$

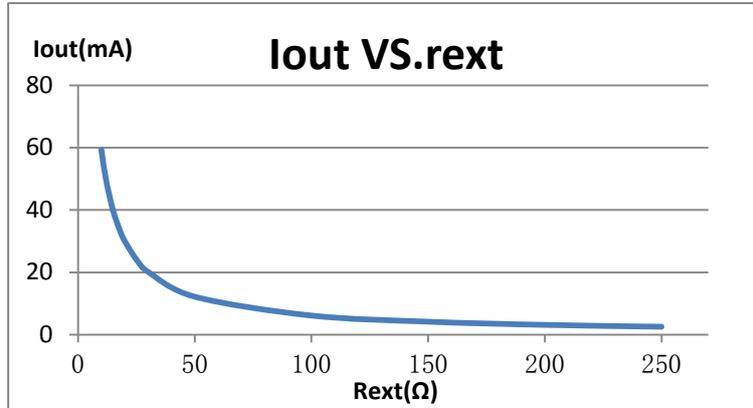


图 1. SM2082D 输出电流与 r<sub>ext</sub> 电阻关系曲线

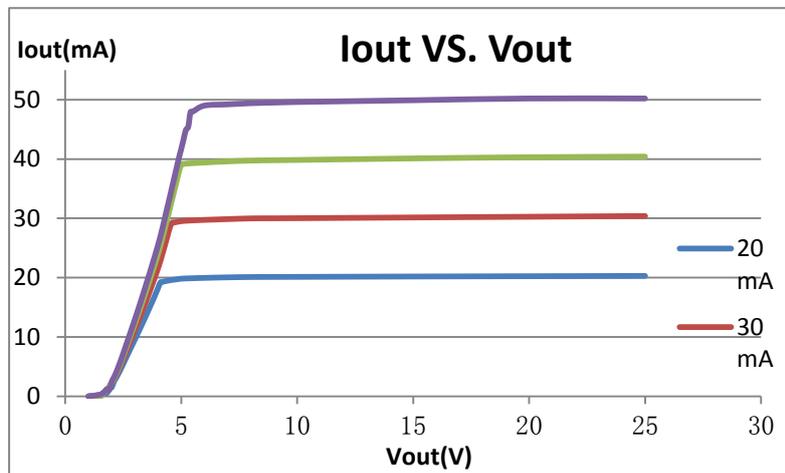


图 2. SM2082D 恒流曲线图

上图 2 的 SM2082D 恒流曲线可看出常温下 OUT 端口最低电压 VOUT\_MIN: IOUT = 20mA, VOUT\_MIN = 4.1V; IOUT = 30mA, VOUT\_MIN = 4.6V; IOUT = 40mA, VOUT\_MIN = 5.0V; IOUT = 50mA, VOUT\_MIN = 5.5V。

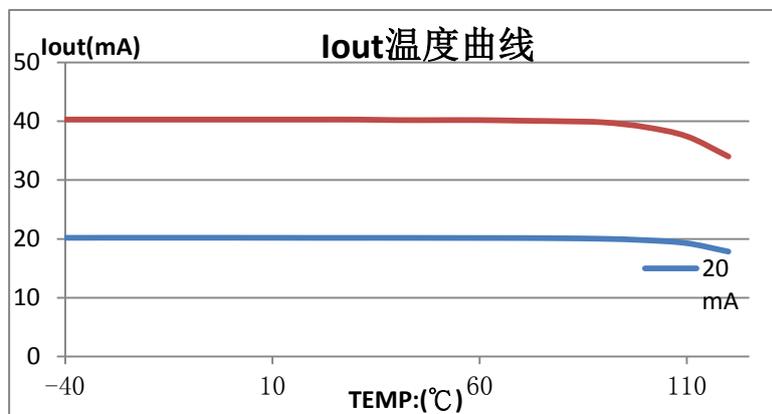


图 3. SM2082D 输出电流温度特性 (IOUT = 20mA; IOUT = 40mA)

## 温度补偿

当 LED 灯具内部温度过高，会引起 LED 灯出现严重的光衰，降低 LED 使用寿命。SM2082D 集成了温度补偿功能，当芯片内部结温超过 110°C 时，将会自动减小输出电流，以降低灯具内部温度。

## 系统方案设计

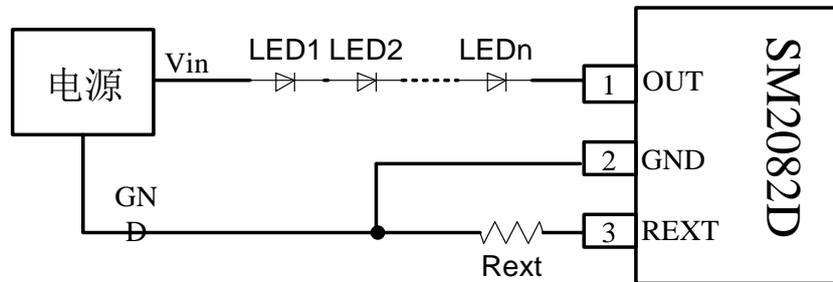


图 4. SM2082D 应用电路原理图

### ◆ 效率设计理论

图 4 所示的应用电路工作效率计算如下：

$$\eta = \frac{P_{LED}}{P_{IN}} = \frac{n * V_{LED} * I_{LED}}{V_{IN} * I_{LED}} = \frac{n * V_{LED}}{V_{IN}}$$

其中  $V_{in}$  是系统输入电源电压， $V_{LED}$  是单个 LED 工作电压降， $I_{LED}$  是 LED 导通电流。可看出系统串联的 LED 数量  $n$  越大，系统工作效率越高。

系统设计过程中，需根据应用环境调整 SM2082D 的 OUT 端口工作电压，优化  $\eta$  值。

### ◆ LED 串联数量设计

系统串接的 LED 数量设计需考虑以下两个方面：

- 1) 图 4 电路中，OUT 端口电压  $V_{OUT} = V_{in} - n * V_{LED}$ ，为保证芯片正常工作，需保证 OUT 端口电压  $V_{OUT} > V_{OUT\_MIN}$ ；
- 2) 芯片 OUT 端口电压越低，系统工作效率越高。

综合以上两点，SM2082D 的 OUT 端口工作电压范围为  $V_{OUT\_MIN} \sim V_{OUT\_MAX}$ ，系统串接的 LED 数量  $n$  计算为：

$$\frac{V_{in} - V_{OUT\_MAX}}{V_{LED}} < n < \frac{V_{in} - V_{OUT\_MIN}}{V_{LED}}$$

## 典型应用方案

### ◆ 单颗芯片应用方案

图 5 是 SM2082D 交流电源应用方案电路图，LED 灯管中的 LED 灯可用串联、并联或者串、并结合连接方式；C1 是高压瓷片电容，用于降低 Vin 电压值；C2 是电解电容，用于降低 Vin 电压纹波；Rext 电阻用于设置 LED 灯管工作电流。

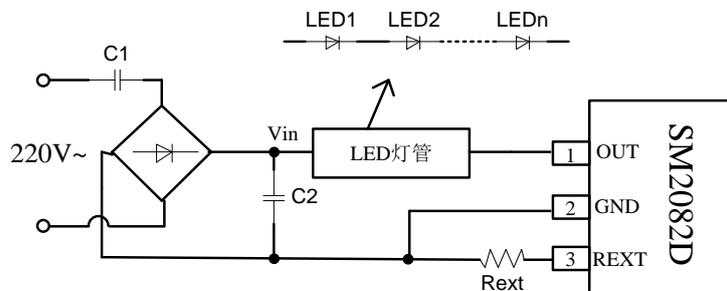


图 5 SM2082D 典型应用电路—交流电源输入

瓷片电容 C1 的容值由 AC 源电压和 LED 灯管中串接的 LED 数量 n 决定，一般可取 0uF ~ 4.7uF。当 LED 灯数量串联的足够多时不需要使用 C1 电容。

电解电容 C2 值越大，电压 Vin 纹波越小，SM2082D OUT 端口电压纹波越小。C2 值根据 LED 灯管总工作电流而定：电流越大，C2 容值越大，一般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。具体计算方法如下：

$$\text{滤波电容 } C_2 \text{ 容值: } C_2 = \frac{I_{LED} * t}{\Delta V}$$

公式中，ILED 为整个方案中的恒流电流，时间 t：在 50Hz 时约为  $(1/4) * (1/f_{AC}) = 5ms$ ，ΔV 是 OUT 端口电压纹波。

### ◆ 芯片并联应用方案

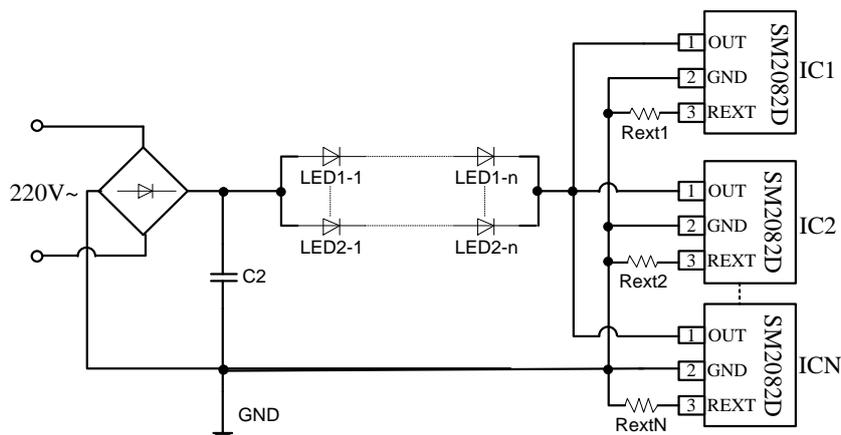


图 6. SM2082D 并联应用电路原理图

根据 LED 灯的并接组数和 LED 灯工作电流选择并联芯片数量，图中 Rext1~RextN 的电阻值可设置相同或者不同。

在芯片并联应用中，Rext 电阻取值不同时，整个系统的恒流开启电压为并联 SM2082D 中的最大开启电压。

◆ 芯片接入 LED 灯管中

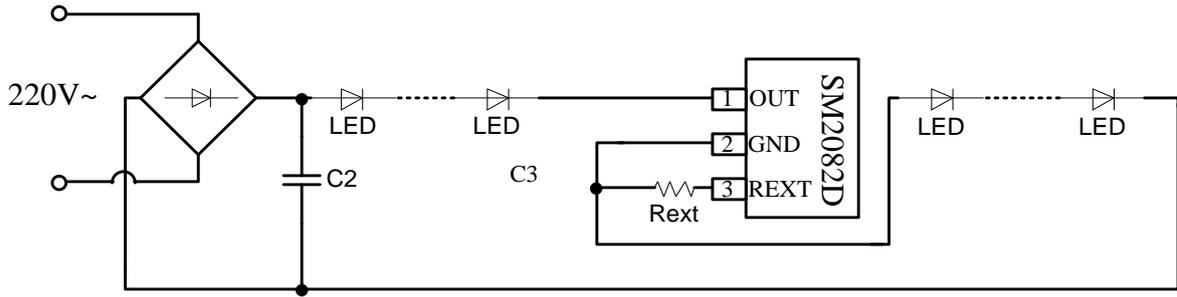
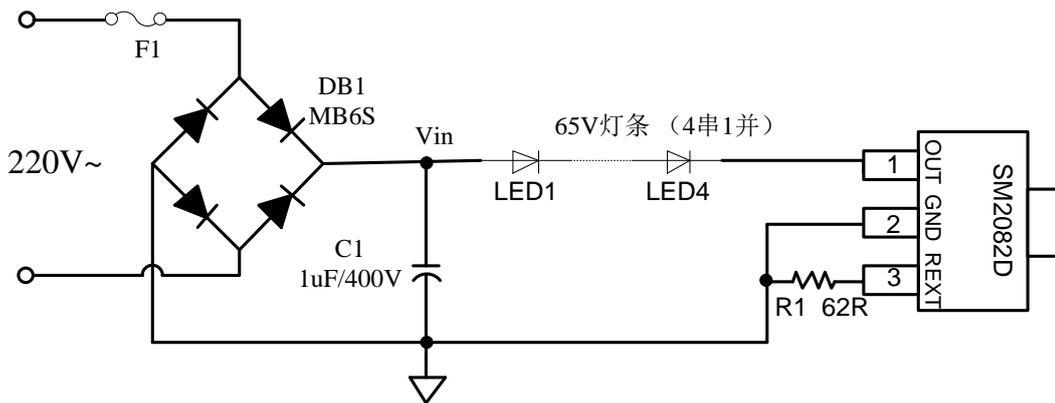


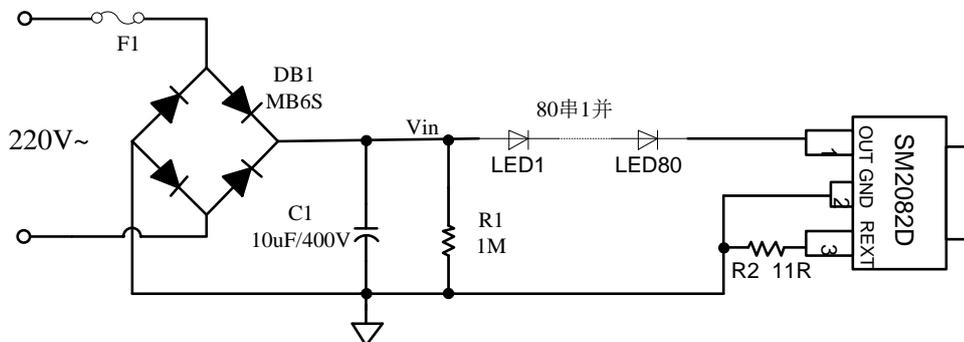
图 7. SM2082D 串接 LED 灯管中

SM2082D 芯片可根据不同应用环境接在系统 GND 端口、LED 灯中间或者 LED 灯之前。

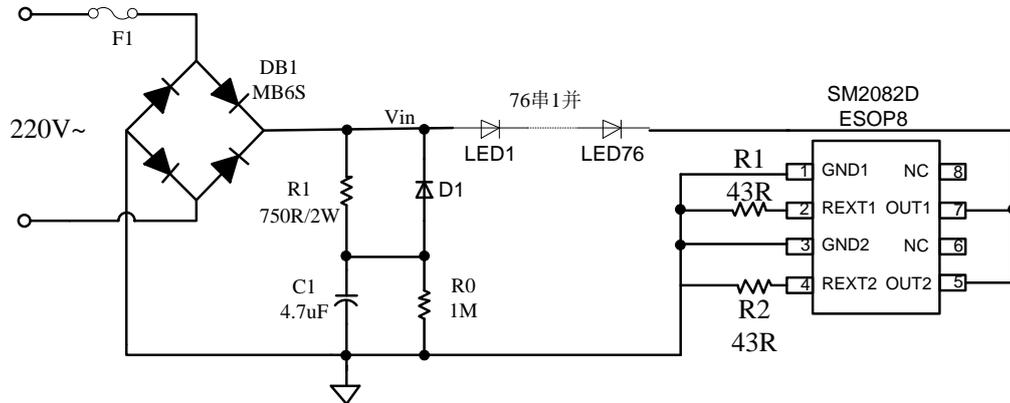
◆ SOT89-3 封装应用方案：3W



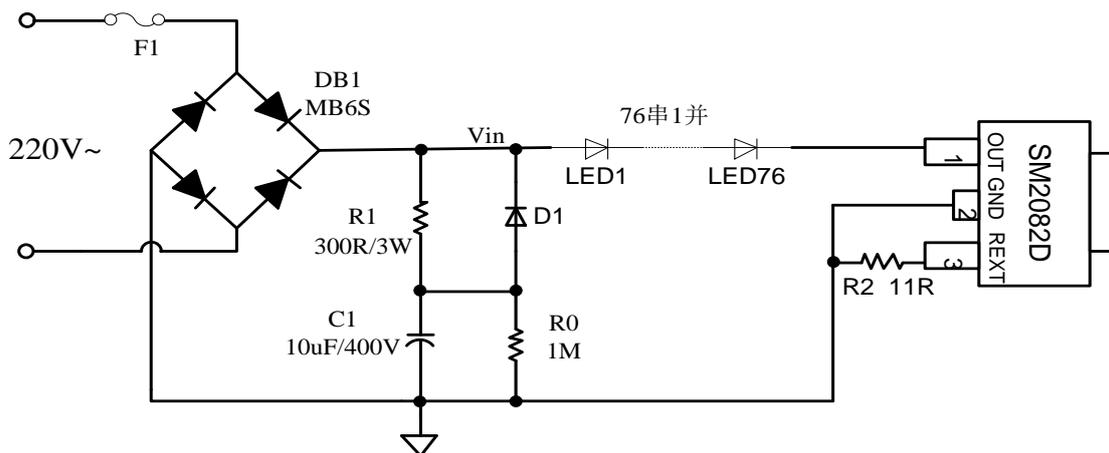
◆ T0252 封装应用方案：16W



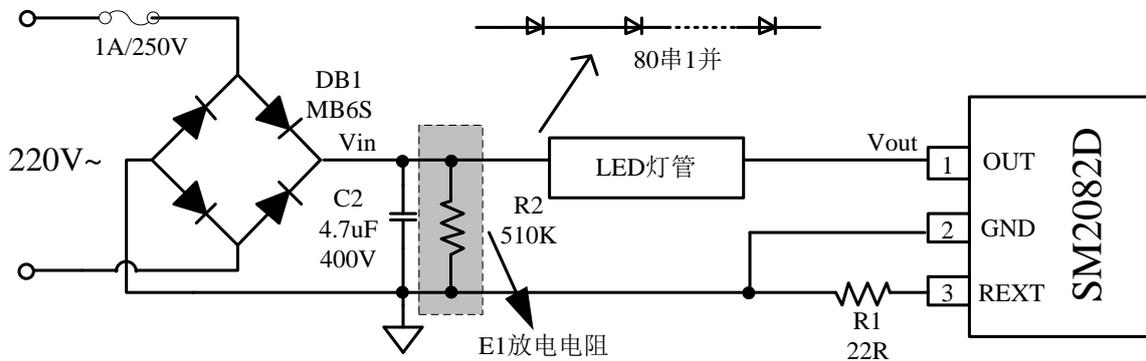
◆ 带填谷电路的应用方案：8W



◆ 带填谷电路的应用方案：16W



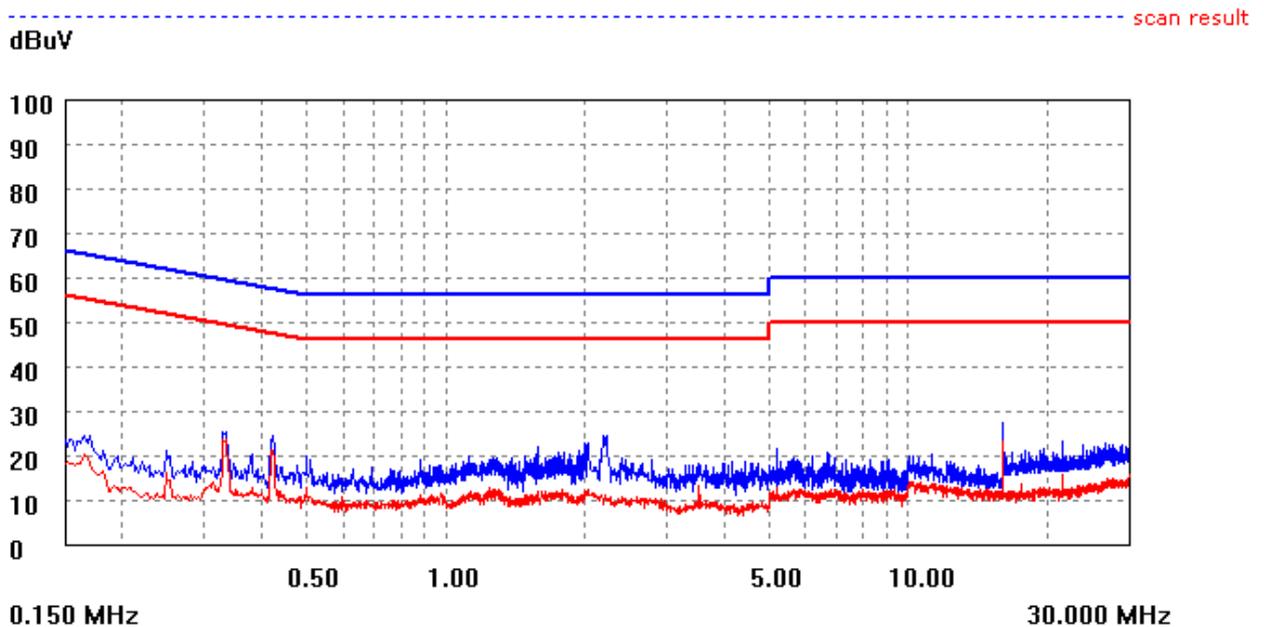
典型应用方案 EMI 测试:



EMI 测试: N 线测试结果

EMI TEST REPORT

parameter		
Organization: MW	Operator: ZXA	EUT:
Place:	Time: 2013/6/18/14:17	Test equipment: KH3935
Detector: PK+AV	Test-time(ms): 20	SN: 1135217
Limit: EN55015	Transductor(PK/AV): PK-1 / AV-1	
Remark:		
freq, step		
Start(MHz)	End(MHz)	Step(MHz)
0.150	2.000	0.002
2.000	10.000	0.010
10.000	30.000	0.025



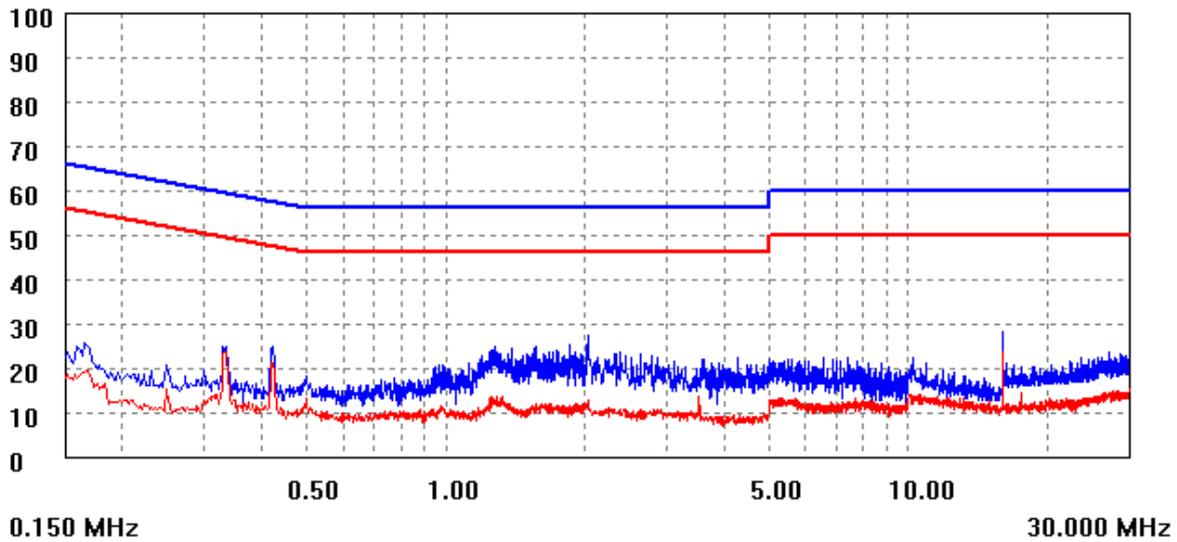
EMI 测试: L 线测试结果

### EMI TEST REPORT

<b>Organization:</b> MW	<b>Operator:</b> ZXA	<b>EUT:</b>
<b>Place:</b>	<b>Time:</b> 2013/6/18/14:20	<b>Test equipment:</b> KH3935
<b>Detector:</b> PK+AV	<b>Test-time(ms):</b> 20	<b>SN:</b> 1135217
<b>Limit:</b> EN55015	<b>Transductor(PK/AV):</b> PK-1 / AV-1	
<b>Remark:</b>		

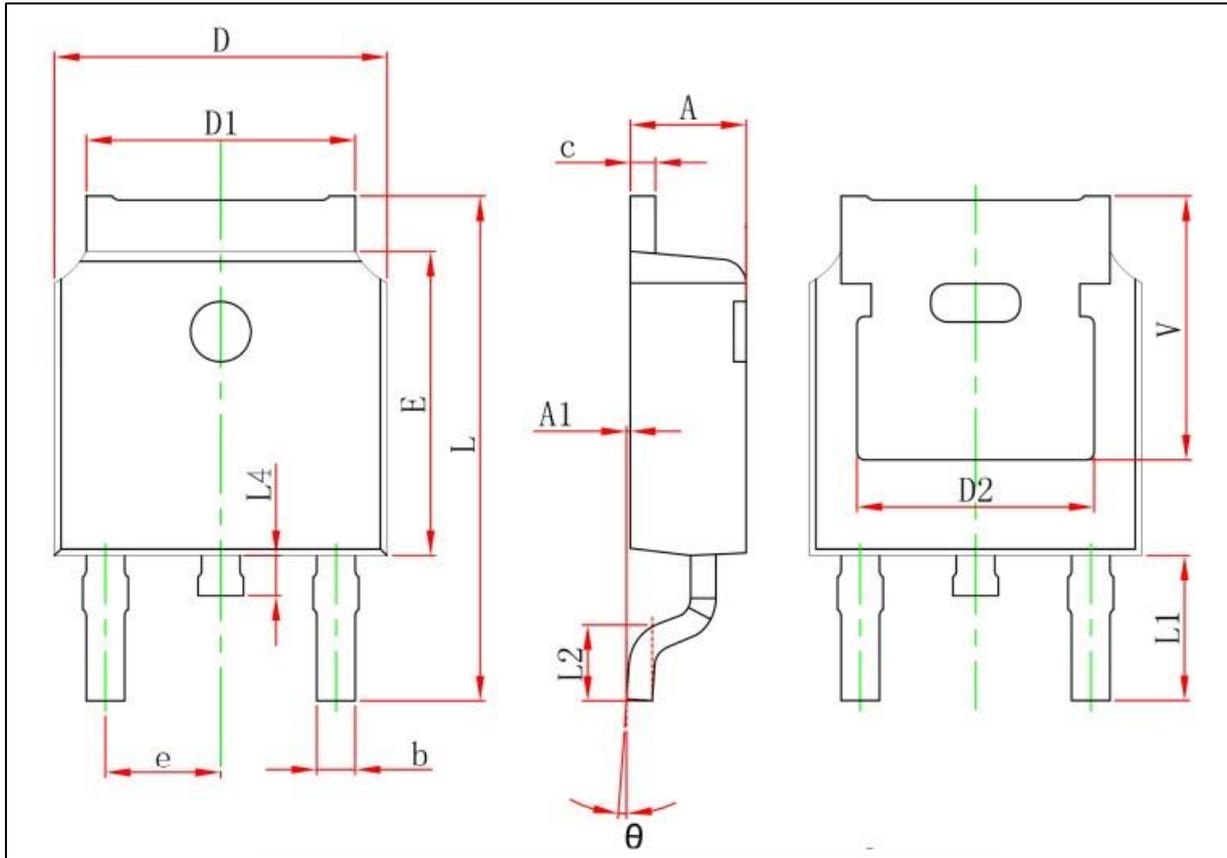
<b>Start(MHz)</b>	<b>End(MHz)</b>	<b>Step(MHz)</b>
0.150	2.000	0.002
2.000	10.000	0.010
10.000	30.000	0.025

**dBuV**



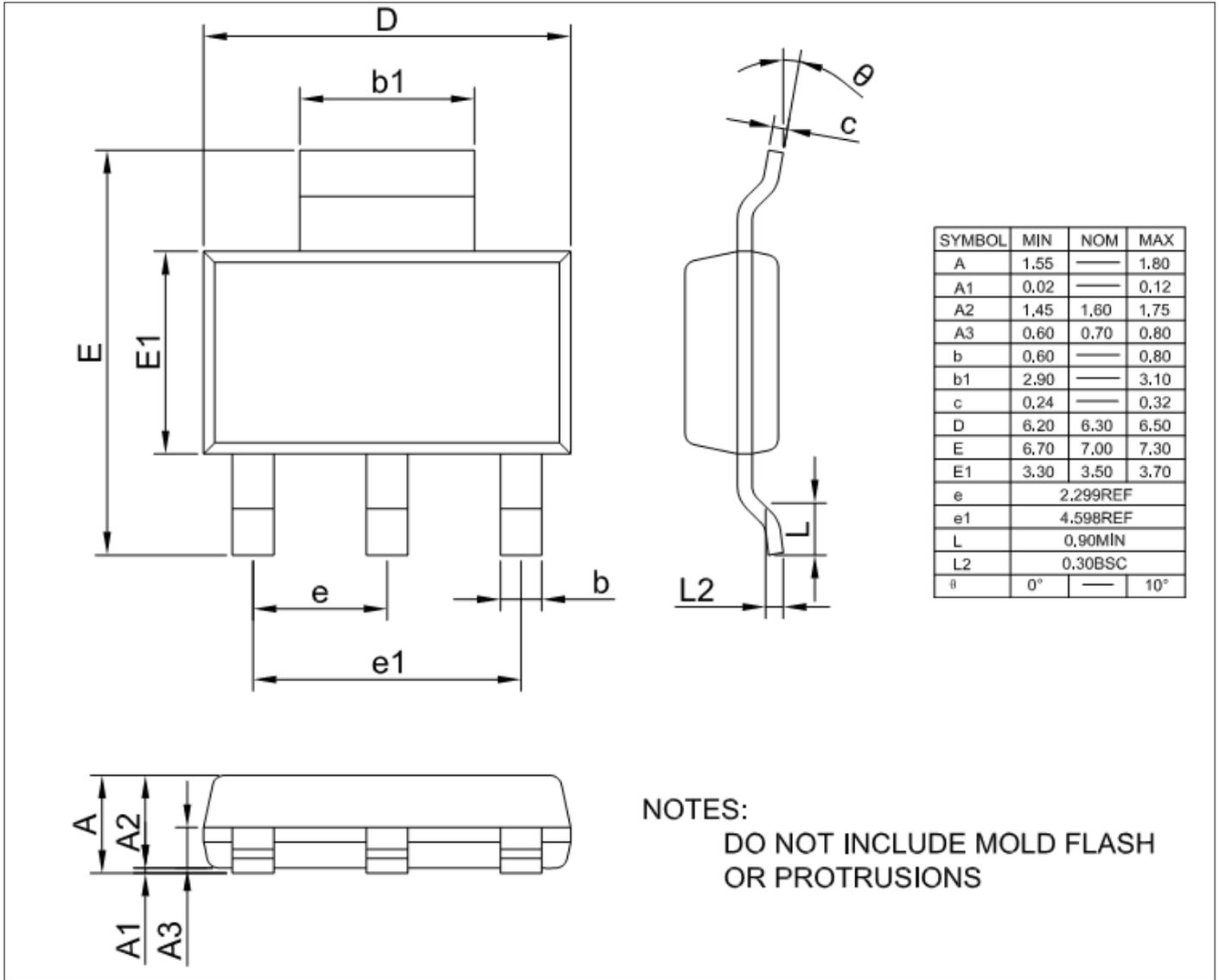
## 封装形式

TO252-2 (不同磨具的产品标识孔、封装体倒脚略有差异, 不影响使用)



Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min.	Max.
A	2.200	2.420
A1	0.000	0.127
b	0.550	0.850
c	0.450	0.600
D	6.400	6.700
D1	5.100	5.500
D2	4.830 REF.	
E	5.950	6.250
e	2.280 REF.	
L	9.400	10.400
L1	2.750 REF.	
L2	1.400	1.700
L4	0.600	1.000
$\theta$	0°	8°
V	5.350 REF.	

SOT223



SOT89-3

